证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：(2023)051号

湖南华民控股集团股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华民股份	股票代码	300345
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱艳春	姜珊	
办公地址	湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼	湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼	
传真	0731-89723366	0731-89723366	
电话	0731-89723366	0731-89723366	
电子信箱	huamin@huaminchina.cn	huamin@huaminchina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

（一）公司从事的主要业务

公司是一家专注于从事新材料研发和技术应用的高新技术企业，坚定走“新能源、新材料”的发展战略，围绕“碳达峰、碳中和”、“推动制造业高端化智能化绿色化”等国家“十四五”发展规划，不断探索和发展以新材料为基础的多领域应用，布局光伏硅片业务，丰富公司的产品线。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，采购原材料后，经过一系列连续的生产步骤完成核心产品的制造，并主要通过与行业下游企业直接签订购销合同的方式实现产品销售。

公司主要从事的业务包括：

1、光伏领域：跨新能源源动力于成为光伏产业链上游硅片专业化制造商，目前主要从事太阳能光伏硅片的研发、生产和销售以及等外料循环回收技术应用，产品主要包括光伏单晶硅棒、单晶硅片、多晶提纯硅锭。

2、耐磨材料领域：（1）高效球磨综合节能技术的应用与推广，为矿山、水泥和火电等行业的客户提供“提产、节能、降耗、环保”综合解决方案，主要产品为磨球、衬板等耐磨产品；（2）破碎机锤头的应用与推广，通过破碎机可以将废旧汽车、钢材、家电等进行再次利用，实现循环经济。

3、表面处理领域：可控离子渗入（PIP）技术处理主要通过对零部件的表面进行处理，提升金属陶瓷零部件的耐磨耐腐蚀性能，增强客户产品的竞争力，主要产品和服务为金属陶瓷PIP产品以及PIP技术加工等。

（二）公司的主要产品

公司主要产品如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,331,298,863.23	573,229,390.34	132.25%	558,720,236.36
归属于上市公司股东的净资产	992,596,132.98	504,372,845.19	96.80%	499,654,578.97
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	251,274,414.63	157,883,982.71	59.15%	149,193,399.79
归属于上市公司股东的净利润	-34,885,677.60	4,718,266.22	-839.37%	5,164,875.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,455,642.53	-10,684,668.01	-334.79%	-9,700,152.50
经营活动产生的现金流量净额	-72,829,562.82	21,433,018.33	-439.80%	27,218,746.45
基本每股收益（元/股）	-0.0791	0.0107	-839.25%	0.0117
稀释每股收益（元/股）	-0.0791	0.0107	-839.25%	0.0117
加权平均净资产收益率	-7.16%	0.94%	-8.10%	1.04%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,537,693.89	41,653,798.36	114,878,416.39	55,204,505.99
归属于上市公司股东的净利润	361,040.14	-575,608.41	5,068,894.89	-39,740,004.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-926,870.44	-1,804,737.38	-2,685,183.40	-41,038,851.31
经营活动产生的现金流量净额	9,809,057.91	8,725,437.06	-36,972,666.44	-54,391,381.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,486	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
欧阳少红	境内自然人	22.85%	132,000,000.00	132,000,000.00		
湖南建湘畔鸿产业投资有限公司	境内非国有法人	15.28%	88,259,100.00	0.00	质押	88,259,100.00
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.71%	21,402,814.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司－迎水远洋15号私募证券投资基金	其他	3.32%	19,151,800.00	0.00		
关海果	境内自然人	3.10%	17,900,300.00	0.00		
朱明楚	境内自然人	2.77%	15,987,995.00	0.00		
任立军	境内自然人	2.50%	14,416,119.00	0.00		
王涛	境内自然人	1.32%	7,603,400.00	0.00		
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,667,200.00	0.00		
符真	境内自然人	1.04%	6,011,200.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明：1.欧阳少红直接持有湖南建湘畔鸿产业投资100%股权；2.朱明楚及其亲属合计持有上海迎水投资管理有限公司－迎水远洋15号私募证券投资基金100%权益；3.符真为关海果之母，关海果、符真及非前10名股东文轩（持股比例0.76%）为一致行动人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

欧阳少红直接持有公司股份132,000,000股，占公司总股本的22.85%，通过湖南建湘畔鸿产业投资有限公司间接持有公司股份88,259,100股，占公司总股本的15.28%，直接和间接持股比例合计38.13%。报告期末，欧阳少红及其一致行动人湖南建湘畔鸿产业投资有限公司合计质押股份88,259,100股，占其所持股份比例的40.07%。

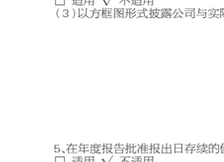
公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年度向特定对象发行股票事项

2021年1月19日和2021年12月15日，公司第四届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会分别审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象欧阳少红发行132,000,000股股票，募集资金549,120,000元。

2022年6月1日，中国证监会出具了《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1153号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年12月27日，公司2021年度向特定对象发行股票在深交所创业板上市，本次发行完成后，公司总股本由445,595,483股增加至577,595,483股，公司控股股东由湖南建湘畔鸿产业投资有限公司变更为欧阳少红。欧阳少红直接持有公司股份132,000,000股，占公司总股本的22.85%，通过湖南建湘畔鸿产业投资有限公司间接持有公司股份88,259,100股，占公司总股本的15.28%，直接和间接持股比例合计38.13%。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2022年股票期权与限制性股票激励计划

2022年7月15日和2022年8月5日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年股票期权及限制性股票激励计划（草案）等议案，同意公司向激励对象授予权益总计不超过1,320.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额的2.29%，其中向激励对象授予980.00万份股票期权，占本激励计划公告时公司股本总额的2.02%；向激励对象授予420.00万股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总额的0.97%。

截至目前，本次激励计划股票期权已全部授予，限制性股票已完成授予登记。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权

2022年8月5日和2022年8月31日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交易的议案》。公司以自有资金6,600.00万元收购湖南建湘达实业集团有限公司持有的鸿新新能源80.00%股权。2022年9月7日，鸿新新能源完成工商登记变更手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

鸿新新能源2022年未完成业绩承诺，公司正与业绩承诺方建鸿达集团和极协商。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-011

吉林省金冠电气股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金冠股份	股票代码	300510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴帅		
办公地址	洛阳市老城区九都东路318号青年创业大厦16层		
传真	0379-63998996		
电话	0379-63998996		
电子信箱	jlinjinguan@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司秉持“智慧电力+新能源”双轮驱动战略，致力于成为中国智慧电力和绿色能源的引领者。主营业务主要分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务。

（二）主要产品及服务

（1）智能电网设备

①智能电气成套开关设备

公司具备从高核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力，主要包括智能环网开关产品的集成设计与研发生产，40.5kV及以下C-GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜，40.5kV及以下GIS轨道交通专用设备，40.5kV-10kV智能中压开关柜，0.4kV智能低压开关柜及箱式变电站等系列产品，广泛应用于电力系统，冶金化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。

具体产品示意图如下：

②智能电表、用电信息采集系统

产品主要包括单相与三相智能电表、采集器、集中器、专变采集终端、智能配变终端、智能感知设备、电水热气信息采集等电力需求侧管理产品，是泛在电力物联网的重要组成部分，适用于电力行业各种用户的计量、监测、控制、管理和信息采集，达到国际同类产品的水平。公司研发的基于5G、NB-IOT、LoRa、HPLC物联网通信技术的智能电表、采集传感器、智配融合终端，让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及稳健的方式实现智能互联，加快智慧城市建设。

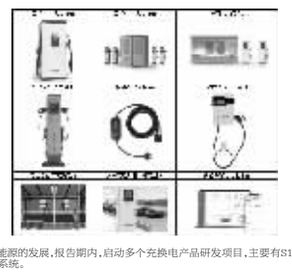
具体产品示意图如下：

（2）新能源充换电

①充电桩

新能源充电设施系列产品主要包括电动汽车充换电设备、电动自行车充换电柜、船用充电设备（岸电柜）、光储充一体化充换电站和新能源智慧运营平台，其中，电动汽车充电设备包含交流充电桩，直流一体式充电桩，分体式充电桩，直流充电堆、移动式充电桩等充电设备；电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和换道用换电柜等；智慧云平台则是将所有充电设施通过以太网或4G、5G通讯方式，实现设备互联互通，开放API接口，实现平台之间的数据打通。

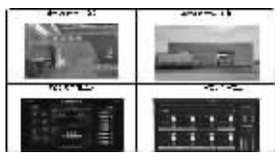
具体产品示意图如下：



②换电系统

公司充换电项目组紧跟国家新能源的发展，报告期内，启动多个充换电产品研发项目，主要有S13重卡智能换电系统、S16乘用车换电站的充电系统、S15交流有序充电系统。

具体产品示意图如下：



③场站运营

公司通过向公共交通、物流园区、工业园区、高速服务区、大型居民小区等场景提供集中式大功率快速充电服务获取充电服务收入。

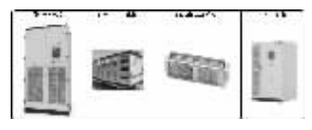
充电场站运营业务方面，公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，在江苏、河南等区域运营的充电场站数量共计248座。

场站示意图如下：

（3）储能

公司主要面向工商业与电网侧储能需求，致力于为客户提供储能系统整体集成，打造直流侧除电芯之外的全套解决方案，公司储能产品涵盖储能模组、储能风冷PACK、储能液冷PACK、1000V电池簇、1500V电池簇、1000V储能系统、1500V储能系统、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、智慧综合能源管理平台系统等。

具体产品示意图如下：



（三）经营模式

（1）运营模式

公司采取“集团总部+产业子公司”相结合的运营模式，集团总部能统筹负责公司的战略制定、资本运作、营销管理、财务管理、人事管理，各产业子公司负责根据公司的战略目标和年度经营目标制定其年度运营计划，集团总部以年度目标责任书的形式考核各子公司的年度计划完成情况，考核指标包括业绩完成状况、新产品研发完成情况、安全生产等。公司的运营管理模式充分结合了集中管控与充分授权的各自优势，既保证了各产业板块在集团统一战略部署下开展业务，又给予了各产业板块相对自由的自主经营权，这一运营模式是公司实现“智慧电力+新能源”的总体发展战略的强有力保证。

（2）销售模式

公司的业务主要分为两类，一类是销售设备或提供服务，一类是资产运营。对于智能电网设备、充换电设备、储能系统的销售，以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单。主要客户包括国内电网公司、工商企业、新能源汽车整车厂、社会充电运营商以及新能源车辆使用者等。在具体实施时，公司根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品，就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。对于充换电场站运营业务，公司在战略布局区域积极开发合适的停车场站，然后投建并运营充换电场站，面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等用户提供集中式大功率快速充电服务，通过接入第三方平台或者自行组织线下营销活动，吸引更多的充电车辆，提高单桩日均充电次数，进而提升运营收益。

（3）研发模式

公司围绕“智能电网+新能源”领域，积极布局前沿技术，持续开发具有核心技术优势的产品，智能电表、用电信息采集系统、新能源充换电设备等产品围绕数字化、智能化、轻量化等方向持续迭代，储能系统及相关配置设备围绕高安全、高效率、低成本进行持续探索，公司产品研发以客户需求为导向，基于技术平台和产品平台，实现产品的高效研发，并通过产品生命周期管理（PLM）系统进行信息化管理。公司产品研发主要划分为研发立项、产品开发、中试实验、产品量产四个阶段，每个阶段都会一次决策评审，立项阶段，基于市场调研和公司业务规划，公司会评估产品研发的必要性、产品方案、研发投入、研发计划，产品开发阶段，研发项目组会按照研发计划进行项目打样，结合样品的实际测试数据进一步优化产品方案。中试试验阶段，为产品量产前做准备，评估是否符合量产线作业，亦会对产品做细微调整。产品量产阶段，研发项目组会将各类成果交接生产部，并陪产一段时间，保证顺利量产。

（4）采购模式

公司拥有完善的供应链管理体系，针对不同的设备及物料采取不同的采购模式。对于大型生产设备、生产线以及年采购金额较大的物料，公司通常采用公开招标形式，经过审核，确定符合条件的中标厂家。对于一般性物料，通常采用询价采购模式，向潜在供应商或发出询价通知书让其报价，通过内部价格评审比较，最终选择符合采购需求，质量服务相等，且报价符合预算内的最匹配供应商，节约采购时间和费用。

（5）生产模式

公司主要采用“以销定产”的定制化经营模式，生产经营围绕客户的订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购和下达生产任务，实行按单生产，以降低经营风险。此外，目前公司拥有部分稳定客户，形成标准产品，为应对原材料价格上涨等因素影响，根据计划进行预投生产，能够很好的控制成本并及时交付。另外，公司也在积极跟进市场趋势，推出主打产品，进行标准化生产，也有利于公司品牌形成与传播。

（四）报告期内公司的主要业绩驱动因素

2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”发展的关键之年。报告期内，面对严峻复杂的外部环境和多重超预期因素冲击，公司在“三会一层”的带领下，沿着“智慧电力+新能源”战略布局，克服重重困难，在稳固原有智能电网、新能源充换电等存量业务的基础上，紧抓国家“双碳目标”带来的发展机遇，加强创新引领，在储能业务、新能源换电产品等领域实现突破。报告期内，公司实现营业收入116,590.70万元，同比增长8.53%；实现归属于上市公司股东净利润4,822.65万元，同比增长525.5%。

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-011

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金百泽	股票代码	301041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	武淑梅	陈鹏飞	
办公地址	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼	
传真	0755-2673 3968	0755-2673 3968	
电话	0755-2652 5959	0755-2652 5959	
电子信箱	investor@kingbrother.com	investor@kingbrother.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

金百泽成立于1997年，公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，拥有金百泽电路、造物工场、造物云和云创工场等品牌矩阵。通过电子设计服务、电路板制造、电子制造服务为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。同步打造工业互联网平台和科创服务等多项业务，致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司的主要业务可分为印制电路板（PCB）、电子制造服务（EMS）、电子设计服务以及工业互联网平台、科创服务等。

公司服务的代表行业和产品的代表应用如下图所示：

1、PCB样板和中小批量

印制电路板（PCB）是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和稳定性很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”。公司的PCB业务聚焦电子产品研发阶段的PCB样板和中小批量板需求。

公司印制电路板产品类型覆盖高多层电路板、HDI板、刚挠结合板、高频板、金属基板、厚铜电路板等，产品应用领域覆盖智慧城市、信息技术、工业控制、汽车电子、医疗设备、电力系统、新能源、消费电子及科研院校等众多领域；具有多品种、少批量、短交期、相对高毛利的特点。

公司以PCB样板为入口，顺应各行业电子化升级和个性化需求趋势，发展中小批量PCB板，满足越来越多的客户对PCB样板---PCB中小批量一站式采购的需求，有效突破样板市场的规模限制。

2、EMS特色创新电子制造服务

电子制造服务致力于为客户提供垂直整合的一站式解决方案。EMS市场规模是PCB市场的7-10倍，具有广阔的发展空间和应用范围。PCB作为电子产品之母，EMS电子制造服务与其具有客户同源、技术同根、产品品类的特点。PCB与EMS一站式服务简化了客户的供应链管理和技术服务的外包流程，增加了客户的粘性和技术的深度，多品种、少批量，PCB与EMS全流程服务已成为客户对供应链的策略性需求，具有广阔的市场前景。

公司的EMS特色电子制造服务专注于电子产品研发和工程服务需求，为客户提供包括PCBA电子装联服务、BOM齐套服务、元器件检测与可靠性服务，通过丰富的研发可制造性设计（DFM）可采购性设计（DFP）工程数据，为客户提供精准的定制化服务。

3、电子设计服务

（1）PCB设计

电路板设计（Layout）：主要为客户提供高速、高密、高可靠性的PCB设计。资深团队，独有的专业工具，从功能设计到工程设计，为产品构魂。基于公司长期服务1000多家客户的产品研发和PCB设计经验积累，形成了丰富的可制造性设计（DFM）数据库，通过开展电子设计服务，满足客户加快新产品研发和量产的速度和减少设计返修次数的需求。

公司在北京、深圳、惠州、西安、成都、武汉、长沙等重点城市设立了多个PCB设计部，由经验丰富的工程师组成设计团队，服务于全球创新型客户。

（2）IDH工方案设计

公司坚持以“设计先行，协同创新”的经营策略，为客户提供电子产品模块、底板、核心板、整版个性化定制搭配等垂直整合解决方案，致力于成为特色的电子产品研发和硬件创新集成服务商。基于让创新更简单的服务理念，公司重点推出电力、物联网、汽车电子、医疗电子、新能源等细分行业的基于IDM的硬件智能控制模组方案，赋能战略大客户的“集成创新”。

4、工业互联网平台业务

工业互联网平台通过IPD将集成客户硬件产品创新的云服务，通过自主可控的数字化业务中台和集成供应链交付体系，加速客户硬件产品的创新，聚合从研发、设计、制造、采购到物流等领域的合作资源，建立新型的数字化供应链平台，通过数字化技术实现产业链上下游、产业集群的业务一体化融合，为产业创造价值，为客户提供优质的产品与服务。

5、科创服务业务

科创服务通过科创孵化、工业资本、职业教育、产业服务等核心，外链产业园、政府、企业等科创资源，内协职能与专业，赋能更多政企科技创新发展。

（二）2022年年度经营情况概述

2022年，国内外经济形势复杂多变，市场环境不确定性增加：市场消费需求较为低迷，电子电路行业在经历了2021年较大幅度增长后，2022年总体增速明显回落，欧美国家电子制造供应链出现回流和向东南亚转移态势；国内大宗商品价格居于高位，电子元器件供应链仍然紧张，人民币汇率波动明显；PCB原材料偏弱运行，铜箔供应紧张状况得到缓解，大部分原辅物料价格有所回落。

2022年面对复杂的经营环境和挑战，公司坚持以客户为中心，以市场为导向，以技术为驱动，以创新为发展，以人才为根本，以管理为保障，以质量为基础，以效益为目标，积极主动展开经营活动，取得了较为满意的经营成果。

报告期内，公司新增国家级高新技术企业1家，中小批量制造服务商，提供高速、高密、高可靠性PCB及电子装配服务；小而美的都市智慧工厂，专业的柔性制造系统及供应链，满足个性化多样化的需求。

①智能制造

金百泽电路以“设计先行，协同创新”的经营策略，为客户提供电子产品模块、底板、核心板、整版个性化定制搭配等垂直整合解决方案，致力于成为特色的电子产品研发和硬件创新集成服务商。基于让创新更简单的服务理念，公司重点推出电力、物联网、汽车电子、医疗电子、新能源等细分行业的基于IDM的硬件智能控制模组方案，赋能战略大客户的“集成创新”。

②柔性制造

公司是国内较早从事柔性印制电路板研发、生产和销售的企业之一，柔性印制电路板产品广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机及外设、汽车电子、医疗电子、工业控制、航空航天等领域。公司柔性印制电路板产品具有“多品种、小批量、短交期、高品质”的特点，能够满足客户对柔性印制电路板产品的个性化需求。

③刚挠结合印制电路板

刚挠结合印制电路板是在一块印制电路板上有选择地将刚性印制电路板与柔性印制电路板结合在一起，能够在三维空间组装的印制电路板。刚挠结合印制电路板具有柔性印制电路板和刚性印制电路板的双重特性，可以减少互连器件的使用，减小电子产品的体积和重量，提高电子产品的组装密度和可靠性，降低成本，增加设计灵活性。

④高频高速印制电路板

公司高频高速印制电路板产品主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑤金属基印制电路板

金属基印制电路板是一种具有良好的导热性能、电磁屏蔽性能和机械加工性能的特殊印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑥厚铜印制电路板

厚铜印制电路板是指铜层厚度为3OZ及以上的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑦高多层印制电路板

高多层印制电路板是指层数为16层及以上的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑧金手指印制电路板

金手指印制电路板是指在印制电路板的一边镀上一层金，并在金上面再镀一层硬质耐磨的合金，以增加其耐磨性，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑨盲埋孔印制电路板

盲埋孔印制电路板是指在印制电路板的表面和内层有一定深度的孔，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑩阻抗印制电路板

阻抗印制电路板是指在印制电路板上有一定阻抗要求的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑪混压印制电路板

混压印制电路板是指在印制电路板上有两种或两种以上不同介质的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑫埋铜块印制电路板

埋铜块印制电路板是指在印制电路板上有埋铜块的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑬埋阻印制电路板

埋阻印制电路板是指在印制电路板上有埋阻的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑭碳油印制电路板

碳油印制电路板是指在印制电路板上有碳油的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑮半孔印制电路板

半孔印制电路板是指在印制电路板的边缘有半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑯压接印制电路板

压接印制电路板是指在印制电路板上有压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑰阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑱阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑲阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

⑳阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉑阶梯半孔印制电路板

阶梯半孔印制电路板是指在印制电路板上有阶梯半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉒阶梯压接印制电路板

阶梯压接印制电路板是指在印制电路板上有阶梯压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉓阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉔阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉕阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉖阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉗阶梯半孔印制电路板

阶梯半孔印制电路板是指在印制电路板上有阶梯半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉘阶梯压接印制电路板

阶梯压接印制电路板是指在印制电路板上有阶梯压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉙阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉚阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉛阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉜阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉝阶梯半孔印制电路板

阶梯半孔印制电路板是指在印制电路板上有阶梯半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉞阶梯压接印制电路板

阶梯压接印制电路板是指在印制电路板上有阶梯压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㉟阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊱阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊲阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊳阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊴阶梯半孔印制电路板

阶梯半孔印制电路板是指在印制电路板上有阶梯半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊵阶梯压接印制电路板

阶梯压接印制电路板是指在印制电路板上有阶梯压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊶阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊷阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊸阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊹阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊺阶梯半孔印制电路板

阶梯半孔印制电路板是指在印制电路板上有阶梯半孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊻阶梯压接印制电路板

阶梯压接印制电路板是指在印制电路板上有阶梯压接孔的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊼阶梯槽印制电路板

阶梯槽印制电路板是指在印制电路板上有阶梯槽的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊽阶梯金手指印制电路板

阶梯金手指印制电路板是指在印制电路板上有阶梯金手指的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊾阶梯铜印制电路板

阶梯铜印制电路板是指在印制电路板上有阶梯铜的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天等领域。

㊿阶梯混压印制电路板

阶梯混压印制电路板是指在印制电路板上有阶梯混压的印制电路板，主要应用于通讯、汽车电